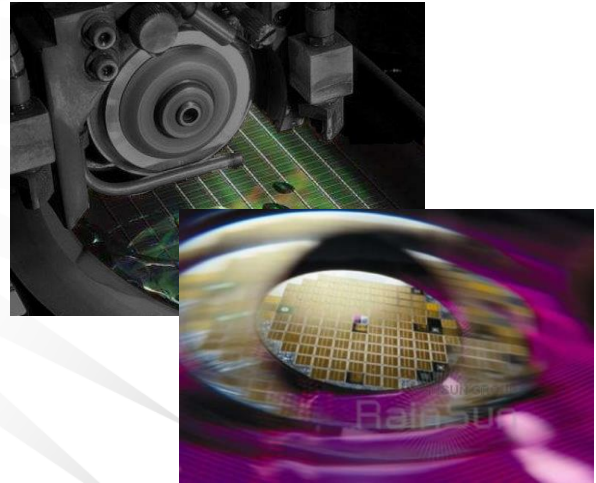
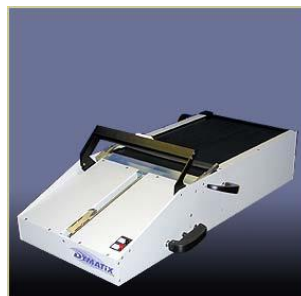
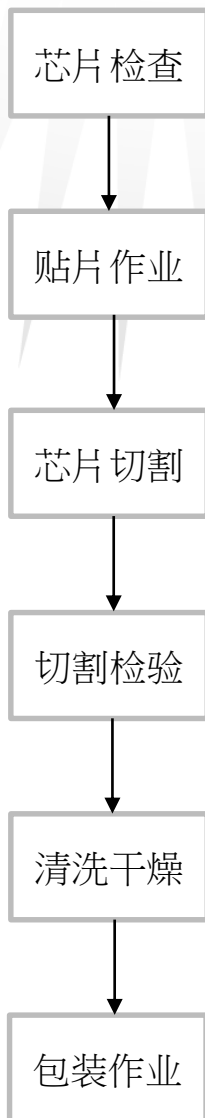


## 晶圆切割制程 / 客制化切割服务

- 四吋至六吋晶圆切割。
- 适合二极管及通用 IC 芯片切割。
- 切割道最小至 25um，可依要求配合不同刀具。
- 采用日系 Disco 全自动切割机台，高质量高效率。



### 作业流程:



- 与我们联系:
- 电子邮件: sales@rainsun.com
- 电话: +886-2-29117997#16